# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-033499

(43)Date of publication of application: 31.01.2002

(51)Int.CI.

H01L 31/04

(21)Application number : 2000-217371

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

18.07.2000

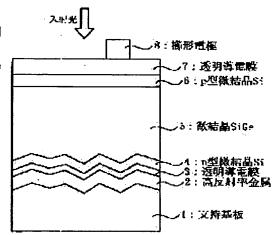
(72)Inventor: ISOMURA MASAO

# (54) PHOTOVOLTAIC DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photovoltaic device in which a microcrystal silicon semiconductor thin film in thickness is used as a photoactive layer.

SOLUTION: In the photovoltaic device, an n-type microcrystal Si film 4, an i-type microcrystal SiGe film 5 and a p-type microcrystal Si film 6 are laminated and formed on a substrate 1. As the film 5, a microcrystal SiGe film whose composition ratio of Ge is at 20 to 40 atomic % and whose crystal particle size is at 5 to 300 & angst; is used.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-33499

(P2002-33499A)

(43)公開日 平成14年1月31日(2002.1.31)

(51) Int.Cl.7

H01L 31/04

識別記号

FΙ

\_\_

H01L 31/04

デーマコート\*(参考) V 5F051

w

# 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特顧2000-217371(P2000-217371)

(22)出顧日

平成12年7月18日(2000.7.18)

(71)出顧人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 磯村 雅夫

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 100085213

弁理士 鳥居 洋

Fターム(参考) 5F051 AA04 CA16 CA23 DA04 DA17

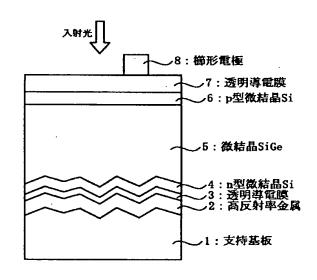
FA02 FA23 GA03

# (54) 【発明の名称】 光起電力装置

### (57)【要約】

【課題】 この発明は、膜厚の薄い微結晶シリコン系半 導体薄膜を光活性層に用いた光起電力装置を提供する。 【解決手段】 基板1上にn型微結晶Si膜4、i型微

おは「上に「日空 政格論」」「展4、「空 成結論」「展4、「空 成結晶」「原6を積層形成した光起電力装置において、「型 微結晶」「Ge 膜として、Ge の組成比が20原子%以上40原子%以下、且つ結晶粒径が5 Aないし300 Aである微結晶」「Ge 膜を用いる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲルマニウムの組成比が20原子%以上 40原子%以下、且つ結晶粒径が5点ないし300点で ある微結晶シリコンゲルマニウムを光活性層として用 い、且つその膜厚が1 μm以下であることを特徴とする 光起電力装置。

【請求項2】 前記結晶粒径が10人ないし200人で あることを特徴とする請求項1に記載の光起電力装置。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、微結晶シリコン ゲルマニウム (μc-SiGe)を光活性層に用いた光 起電力素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、原料ガスのグロー放電分解や光C VD法により形成される非晶質シリコン(以下、a-S iと記す。)を主材料にした光起電力装置は、薄膜、大 面積化が容易という特長を持ち、低コスト光起電力装置 として期待されている。

in接合を有するpin型a-Si光起電力装置が一般 的である。図5はこのような光起電力装置の構造を示 し、ガラス基板21上に、透明電極22、p型a-Si 層23、真性(i)型a-Si層24、n型a-Si層 25、金属電極26を順次積層することにより作成され る。この光起電力装置は、ガラス基板21を通して入射 する光により光起電力が発生する。

【0004】上記したa-Si光起電力装置は、光照射 後、光劣化が生じることが知られている。そこで、薄膜 で且つ光照射に対して安定性の高い材料として、微結晶 シリコンがあり、この微結晶シリコンを光活性層に用い た光起電力装置が提案されている (例えば、特開平5-10055号公報参照。)。この微結晶シリコンは微結 晶Si相とa-Si相とが混在する薄膜である。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、非晶 質シリコン(Si)系の半導体膜の持つ欠点である光劣 化を克服する技術として、微結晶シリコン(Si)が注 目されているが、微結晶シリコンは非晶質シリコンに比 すると、2μmもしくはそれ以上の膜厚を要するため、 太陽電池の生産性を考えた場合、非常に速い成膜速度を 要求される。しかしながら、現状では良質な特性を維持 したままこのような成膜速度を達成することはできな 61

【0006】そとで、との発明者は、微結晶シリコンよ り光吸収係数が大きい微結晶シリコンゲルマニウム(S iGe)を光活性層に用い、必要な光活性層の膜厚を薄 くすることで、従来の問題点を解決することを鋭意検討 いことが分かった。

【0007】活性層の膜厚を1 µm以下にするためには 少なくとも微結晶シリコンの3倍程度の吸収係数が必要 である。このためには、微結晶シリコンゲルマニウム (SiGe)の中のゲルマニウム(Ge)の組成比が2 0原子%以上である必要がある。

【0008】との発明は、上記事情に鑑みなされたもの にして、膜厚の薄い微結晶シリコン系半導体薄膜を光活 性層に用いた光起電力装置を提供することを目的とす 10 る。

# [0009]

【課題を解決するための手段】この発明は、ゲルマニウ ムの組成比が20原子%以上40原子%以下、且つ結晶 粒径が5人ないし300人である微結晶シリコンゲルマ ニウムを光活性層として用い、且つその膜厚が1μm以 下であることを特徴とする。

【0010】また、前記結晶粒径を10点ないし200 Aするとよい。

【0011】上記の構成によれば、膜厚の薄い微結晶シ 【0003】この種の光起電力装置の構造としては、p 20 リコンゲルマニウムを光活性層に用いて、変換効率の良 好な光起電力装置が得られる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、との発明の実施の形態につ き図面を参照して説明する。図1は微結晶シリコンゲル マニウム(SiGe)膜を光活性層に用いたこの発明の 実施形態にかかる光起電力装置を示す断面図である。

【0013】図1に示すようにこの発明にかかる光起電 力装置は、ガラス、金属などからなる支持基板 1 上に、 銀(Ag)などの髙反射金属膜2が形成される。なお、 基板 1 表面には光閉じ込め効果を備えるために、エッチ ングなどにより微小の凹凸が形成されている。この凹凸 は髙反射金属膜2表面に設けてもよい。そして、髙反射 金属膜2上に膜厚500人のZnOからなる透明導電膜 3が設けられる。この透明導電膜3は次に形成されるn 型微結晶シリコン(Si)層4と高反射金属膜2との合 金化反応等を阻止する。

【0014】この透明導電膜3上に、膜厚300Åのn 型微結晶Si膜4、膜厚5000人のこの発明にかかる i型微結晶SiGe膜5及び膜厚300Aのp型微結晶 ベ吸収係数が小さい。このため、光活性層に用いようと 40 Si膜6が順次積層形成されている。そして、p型徴結 晶Si膜6上に膜厚500AのZnOからなる表面透明 導電膜7が設けられている。さらに、透明導電膜7上に 銀などからなる櫛形電極8が設けられる。光は透明導電 膜7側から入射する。

【0015】上記したZnO膜はスパッター法、n型微 結晶Si膜4とp型微結晶Si膜6は13.56MHz の平行平板型RFプラズマCVDにより形成されてい る。尚、微結晶SiGe膜5以外の部分は特に作成法の 指定はなく、この発明の効果が得られるものであれば何 した。問題解決には以下の点が満足されなくてはならな 50 でも良い。また、透明導電膜3、7はZnO膜以外のS

nO、膜、ITOでも良い。

【0016】ところで、通常微結晶シリコンを光活性層 に用いた光起電力素子は、2μm以上の膜厚を要する が、使用材料量、スループット、素子の安定性等を考慮 すると、光活性層の膜厚は0.1~1.0μmが適当で ある。そとで、との発明の特徴とするi型微結晶SiG e膜5は次のように形成している。

【0017】微結晶SiGe膜5は、13.56MHz の平行平板RFプラズマCVDにより、投入電力は20 0mW/cm²、圧力は39.9Pa、基板温度250℃ で形成する。この条件下では、微結晶SiGe膜の粒径 は、水素希釈率(H,/SiH,+GeH,)に依存して おり、水素希釈率が高いほど高くなる。また、ゲルマン 流量比(GeH、/SiH、+GeH、)を替えることに より、膜中のGeの組成比が変化する。ゲルマン流量比 (GeH./SiH.+GeH.)を10%にすると、微 結晶SiGe膜5のGe組成比は30原子%になる。 尚、ブラズマCVDの電源周波数は特に指定するもので\*

## 粒径(結晶)サイズ=(0.9×X線波長)/(回折信号の反値幅COS(回折角度))

【0021】尚、との実施形態におけるX線回折測定条 20 件は、X線源: Cu「Kα」(40.0kV、40.0 m)、波長:1.54060Aである。

【0022】図2から分かるように、粒径が5A未満及 び300Aを越えると、僅かな変化によっても変換効率 が大幅に減少する。一方、粒径が5A以上300A以下 の場合には、信号強度が多少変化しても変換効率は僅か しか変化しない。量産効率等を考慮した場合、多少の組 成の変化により大幅に変換効率が変化することは好まし くない。このため、粒径が5人以上300人以下の場合 であれば、組成の変化によっても大幅に変換効率が変わ 30 らずよい特性が得られる。さらに、粒径が10A以上2 00 A以下の場合には、より良好な結果が得られる。

【0023】ところで、通常多結晶と呼ばれる粒径10 μπ以上のシリコン等の材料では、粒界に存在する欠陥 によって、キャリアの再結合が起とったり、粒界の発生 する電気的障壁によりキャリアの流れが妨害されること があり、粒界の少ない大粒径の材料が好ましい。しか し、この発明のようにある程度粒径の小さい微結晶材料 では粒界同士の距離は短く、キャリアは常に粒界の影響 を受けている。従って、不均一な多結晶材料と異なり、 微結晶材料は均一な材料といえる。このため、上記に示 したように、この発明の条件が整えば、キャリアは粒界 が多いにも関わらず、電気的障壁に乱されることなくス ムーズに流れることができる。

【0024】とのように、との発明の微結晶SiGeは 粒径の大きな多結晶シリコンとは異なり、5人~300 Aの粒径で特性が改善する。また、粒径が小さいことに より、通常の材料特性の他、量子光学的な性質も現れる ため結晶にはない効果が得られる場合があり、結晶粒の 小さい多結晶ではなく新たな材料としてとらえた方が適 50

\*はなく、さらに髙周波であってもかまわないし、直流で あってもかまわない。

【0018】上記ゲルマン流量比(GeH。//SiH。+ G e H。) を 1 0 % の条件で作成すると、 微結晶 S i G e膜5のGe組成比は30原子%となる。そして、水素 希釈率 (H,/SiH,+GeH,)を10から100ま で変化させることにより、粒径が変化する。Ge組成比 が30原子%の微結晶SiGe膜において水素希釈率 (H<sub>2</sub>/SiH<sub>4</sub>+GeH<sub>4</sub>)を10から100まで変化 10 させて粒径を変化させた微結晶SiGe膜5を形成し た。尚、膜厚は微結晶シリコンの場合の1/4である5 000Aである。この膜を光活性層として用いた光起電 力装置をAM-1.5、100mW/cm 光照射下で変 換効率を測定した結果を図2に示す。

【0019】ここで、粒径はX線回折(XD)スペクト ルからScherrerの式により求めた。 [0020]

【数1】

当であると思われる。

【0025】次に、13.56MHzの平行平板RFプ ラズマCVDにより、投入電力は200mW/cm²、圧 力は39.9Pa、基板温度250℃に設定し、水素希 釈率 (H<sub>2</sub>/S i H<sub>4</sub>+Ge H<sub>4</sub>) を制御し、粒径が15 OAになるようにし、ゲルマン流量比(GeH./Si H,+GeH,) を5%から50%まで変化させて、Ge の組成比を変化させて微結晶SiGe膜を形成した。そ して、この微結晶シリコンゲルマニウム膜を光活性層に 用いた光起電力装置を作成した。これら光起電力装置を AM-1.5、100mW/cm2光照射下で測定した変 換効率の変化を図3に示す。この図3より、Geの組成 比が20原子%から40原子%の間で良好な値が得られ ていることが分かる。

【0026】次に、この発明の第2の実施形態を図4に 示す。図4は、この発明の第2の実施形態にかかる光起 電力装置を示す断面図である。尚、上記した実施の形態 と同じ部分には、同じ符号を付し、説明を省略する。と の実施の形態は、nip構造の半導体層を数段階積層し た構造を持つ。すなわち、支持基板1上に高反射金属膜 40 2、透明導電膜3を設け、その上にn型微結晶Si膜4 (4a)、i型半導体膜5(5a)、p型半導体膜6 (6a)をこの順序で数段階積層形成している。

【0027】図4に示す実施形態は、図1に示す実施形 態の光起電力素子の入射側にn型微結晶Si膜4a、i 型非晶質Si膜5a、p型非晶質SiC膜6aの光起電 力素子を積層した構造である。p型非晶質SiC膜6a とi型非晶質Si膜5aは13.56MHzの平行平板 型RFプラズマCVDで形成されている。それ以外は上 記した実施形態と同じである。

【0028】上記した第2の実施形態では、第1の実施

形態と同測定条件下で、短絡電流12mA/orl、開放 電圧1.30V、曲線因子0.71、変換効率11%を 示した。これも微結晶SiGe活性層を微結晶Siにし た以外は同条件で形成した光起電力素子と同等の値であ り、本発明の効果が示された。

【0029】なお、との発明は、上記した第1の実施形 態のように、基板上にnip構造の半導体層を単層に形 成した構造、第2の実施形態のように、基板上にnip 構造の半導体層を2層に形成した構造の光起電力装置に 限らず、3層以上の構造を有する積層型光起電力装置に 10 子を示す断面図である。 も適用することはもちろん可能である。さらに、上記実 施の形態とは逆の方向から光が入射するタイプ、すなわ ち、基板側から光が入射するタイプの光起電力装置にも もちろんとの発明は適用できる。

#### [0030]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、膜厚の薄い微結晶シリコンゲルマニウムを光活性層 に用いて、変換効率の良好な光起電力装置を得ることが できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 微結晶シリコンゲルマニウム (SiGe) 膜を\*

\* 光活性層に用いたこの発明の実施形態にかかる光起電力 装置を示す断面図である。

【図2】Ge組成が30原子%の微結晶SiGe膜の粒 径を変化させたものを光活性層に用いた光起電力装置の 変換効率を測定した特性図である。

【図3】Ge組成比を変化させた微結晶SiGeを光活 性層に用いた光起電力装置の変換効率を測定した特性図 である。

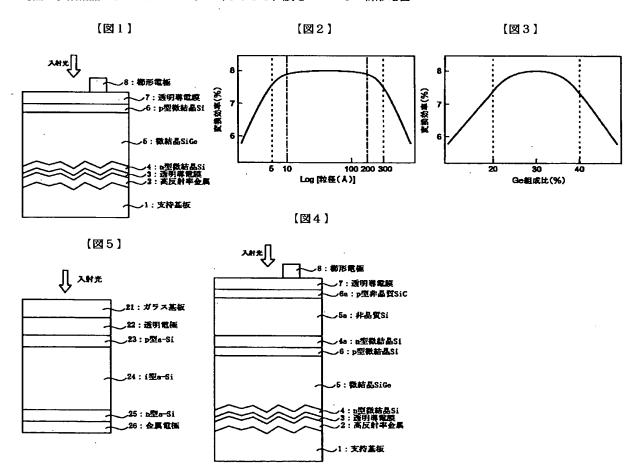
【図4】 この発明の第2の実施形態にかかる光起電力素

【図5】従来の光起電力素子の構造を示す断面図であ る。

# 【符号の説明】

- 1 支持基板
- 2 高反射金属膜
- 3 透明導電膜
- 4 n型微結晶Si膜
- i型微結晶SiGe膜
- 6 p型微結晶Si膜
- 7 表面透明導電膜
- 8 櫛形電極

20



# 【手続補正書】

【提出日】平成13年7月19日(2001.7.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】上記したa-Si光起電力装置は、光照射後、光劣化が生じることが知られている。そこで、薄膜で且つ光照射に対して安定性の高い材料として、微結晶シリコンがあり、この微結晶シリコンを光活性層に用い\*

\* た光起電力装置が提案されて<u>いる。</u> この微結晶シリコンは微結晶Si相とa-Si相とが混在する薄膜である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

[0020]

【数1】

粒径 (結晶) サイズ= (0.9×X線波長) / (回折信号の半値幅COS (回折角度))